

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

04.01.2000

01/00

Fondsbørsmeddelelse

Topsil Semiconductor Materials A/S har underskrevet Letter of Intent og er dermed gået i realitetsforhandlinger med Taiwan-selskabet Asia Pacific Innovation Incubation & Integration, API3, om en strategisk alliance og partnerskab. Begge selskabers bestyrelser har godkendt et Letter of Intent. Forhandlingerne ventes afsluttet i 1. kvartal 2000.

API3 er en betydelig investor på det videnskabelige og industrielle felt i Taiwan og internationalt. Selskabet er aktivt i udviklingen af solceller, mikroelektronik, bio-MEMS, Internet-sikkerhed og e-Commerce. Selskabet investerer på årsbasis USD 50 mio.

API3 er kernen i et statsligt støttet Hi-tech viden- og udviklingscenter i Taiwan, der har brug for Topsils særlige FZ-silicium indenfor fabrikation af halvledere. API3 vil investere i 100.000 stk. aktier i Topsil Semiconductor Materials A/S. Aktieandelen, der svarer til godt 29% af aktiekapitalen i selskabet, afhændes af fire nuværende investorer, der støtter alliancen ved at nedbringe deres ejerandel. API3 vil betale kurs 140 for de 100.000 stk. aktier á DKK 100 eller DKK 14 mio.

De fire aktionærer, der nedbringer deres aktieandel, er Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Kommunernes Pensionsforsikring, Unibank og SparNord.

API3's medejerskab af Topsil følges op af teknologisk samarbejde og samarbejde indenfor produktion og salg på verdensmarkedet for siliciumskiver til industrien.

Taiwan er som verdens største chipproducent også globalt førende indenfor produktion af halvledere. Topsils såkaldte Float Zone produkt udbydes kun af få producenter på verdensmarkedet. FZ-produktet er et vigtigt element i de nye generationer af halvledere og i udviklingen af avancerede solceller, som Taiwans regering prioriterer højt gennem bl.a. økonomisk støtte.

Side 1 af 2



Topsil skal i første omgang levere knowhow og produktion til det avancerede solcelleprojekt i Taiwan. Som en del af betalingen herfor modtager Topsil en mindre aktiepost.

API3 formidler som en del af aftalen kontakt til de globale halvlederproducenter i Taiwan, med henblik på at Topsil kan udnytte sit europæiske markedskendskab via sit eget FZ-salg til at markedsføre og sælge Taiwan-producenternes CZ skiver på det europæiske marked til attraktive priser.

Forhandlingerne med API3 om en strategisk alliance og medejerskab er det første resultat af den strategiændring, som ledelsen i Topsil meddelte for 13 måneder siden. Det blev da besluttet at satse på FZ-nichen. Denne teknologi giver et renere og mere effektivt materiale som halvleder for stærkstrøm til de mange specialprodukter, der udvikles som følge digitaliseringen.

Med venlig hilsen

Topsil Semiconductor Materials A/S

Per Andersen
Bestyrelsesformand

David P. Meyer
Adm. Direktør

Side 2 af 2